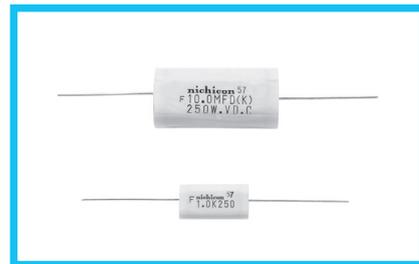


薄膜电容器 PLASTIC FILM CAPACITORS

QAP 金属化聚丙烯薄膜电容器
(编带式高频用标准品)



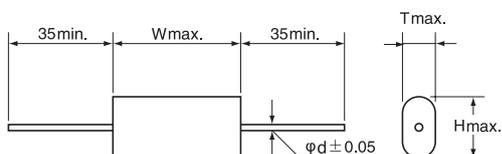
- 编带封装结构的小型大容量电容器，使用了对感应体具有优良高频特性的金属化聚丙烯薄膜，适用于高频电路及充放电电路。
- 具有优良的机械强度和耐湿特性。
- 用于交流电路中时，根据电路条件的不同，有时会发生故障、出现发热、放电等现象。详情请咨询我们。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)已对应完毕。



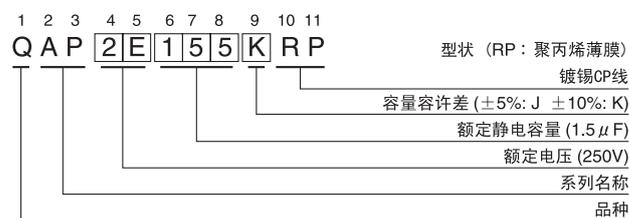
■ 仕様

项目	性能
使用温度范围	-40~+85°C
额定电压范围	250、400、630VDC
额定静电容量范围	0.15~10 μF
额定静电容量容许差	±5% (J)、±10% (K)
介质损耗正切	0.1%以下 (1kHz, 20°C时)
绝缘电阻	C≦0.33 μF 30000M Ω以上 C>0.33 μF 10000 ΩF以上
耐电压	端子与端子之间 (额定电压) ×175% 1~5秒 端子与封装之间 (额定电压) ×200% 1~5秒
封装	粘性聚酯薄膜 环氧树脂

■ 尺寸图



品号编码体系 (例: 250V 1.5 μF)



■ 尺寸表

(单位:mm)

(μF) 额定静电容量	V(编码) 品号编码	250VDC (2E)				400VDC (2G)				630VDC (2J)			
		T	W	H	d	T	W	H	d	T	W	H	d
0.15	154									6.3	30.0	12.9	0.8
0.22	224									7.1	30.0	15.3	0.8
0.33	334					7.6	30.0	14.2	0.8	8.9	30.0	17.1	0.8
0.47	474	5.8	30.0	12.4	0.8	9.2	30.0	15.7	0.8	9.3	35.0	17.4	0.8
0.68	684	6.5	30.0	14.7	0.8	10.5	30.0	18.7	0.8	11.4	35.0	19.6	0.8
1.0	105	8.0	30.0	16.2	0.8	11.2	35.0	19.4	0.8	11.9	40.0	21.6	1.0
1.5	155	10.1	30.0	18.2	0.8	13.4	35.0	23.1	0.8	13.5	46.0	23.2	1.0
2.2	225	10.8	35.0	19.0	0.8	14.8	40.0	24.2	1.0	16.8	46.0	26.5	1.0
3.3	335	12.9	35.0	22.6	0.8	16.9	46.0	26.6	1.0	19.4	52.0	29.1	1.0
4.7	475	14.1	40.0	23.8	1.0	19.0	52.0	28.7	1.0				
6.8	685	15.8	46.0	25.5	1.0								
10.0	106	18.1	52.0	27.8	1.0								